This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

	1	
	,	

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 60242678 A

(43) Date of publication of application: 02.12.85

(51) int. CI H01L 29/78

(21) Application number: 59098971 (71) Applicant: SEIKO EPSON CORP

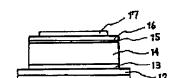
(22) Date of filing: 17.05.84 (72) Inventor: TAKESHITA TETSUYOSHI KURIHARA HAJIME OKA HIDEAKI

(54) SEMICONDUCTOR MEMORY DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an amorphous nonvolatile memory, which has excellent holding characteristics and reproducibility and a large area and large capacitance and cost thereof is low, by using an amorphous silicon carbide film in place of an amorphous silicon nitride film.

CONSTITUTION: An insulating substrate 11, a lower electrode 12, an N $^+$ type 13, which is hydrogenated previously by amorphous silicon and to which phosphorus is doped to a high degree, and an N type 14 to which phosphorus is doped similarly to a low degree are formed in the order. An silicon oxide film 15 in which amorphous silicon in oxidized through plasma anodizing, etc., a film 16, which consists of a hydrogenated amorphous silicon carbide film and contains carbon by 35atom% or more, and an upper electrode 17 are shaped in the order. Accordingly, a device having performance, which has not exist as nonvolatile memories, such as, a holding time of ten years or more, a writing time of $0.1 \mu \rm sec$ or less, even fast erasing speed, a large area and large capacitance and low cost is obtained.



COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

® 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-242678

⑥Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)12月2日

H 01 L 29/78

7514-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

②特 顧 昭59-98971

四出 願 昭59(1984)5月17日

 00発明者 竹下 哲章

 00発明者 栗 原

 00発明者 岡 秀 明

諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏訪精工舎内

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

创代理人 弁理士最上 務

明 細 職

1. 発明の名称 半導体記憶装置

2 特許請求の範囲

(1) 絶縁基板上に設けた導電性電極に接して非晶質ンリコン、微結晶シリコンもしくは多結晶シリコンを形成、さらにシリコン酸化膜を形成し、 該酸化腺上に炭素含有率 3 5 原子パーセント以上 の非晶質、微結晶もしくは多結晶シリコン炭化膜 を形成したととを特徴とする半導体配憶装置。

(2) 特許請求の範囲第1項記載の非晶質、微結晶もしくは多結晶シリコン炭化膜にポロンやガリウムなど元素周期表目族元素を0.1 ppmから100ppm添加したことを特徴とする半導体配

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は非晶質や敏結晶もしくは多結晶のシリ

コン(以下、非晶質ンリコンで代表する。)を用いた不揮発性メモリーに関する。

〔従来技術〕

不揮発性メモリーとして酸化膜と銀化膜を半導 体基板上に形成した所謂 N O B 構造は高密度記録 が可能であり、内容の書き替えが容易に出来る等 のすぐれた利点を数多く持つている。そのために 近年、数多くの研究がなされており固体撮像・記 ほデバイス(電子通信学会技術報告、RD82-138) ヤビデオデイスク (IREE Trans. on E.D., ED-28-854) 左どの応用が提案 されている。しかし半導体基板として結晶シリコ ンを用いる限り大面積化して大容量にすることは 難しく、非常に高コストとなる。それで低コスト で大面積化が可能な非晶質シリコンを蒸板として 用いることが提案されている(電子通信学会技術 報告、880-83-28)。金属一鑒化膜一酸 化膜ー半導体基板型(以下、MNOBと略す。) ダイオードにおいて窒化膜の特性はメモリー書込 み特性や保持特性に大きな影響を与える。また基

〔目的〕

本発明はこれらの欠点を除去するもので、非晶質不揮発性メモリーとして保持特性や再現性がすぐれていて、大面積で大容量かつ低コストを非晶質不揮発性メモリーを提供することを目的とする。

〔概要〕

すなわち、該非晶質シリコン銀化際(以下、a-SINと略す。)にかえて非晶質シリコン炭化額(以下、a-SICと略す。)を用いることで、すぐれた非晶質不揮発性メモリーが提供できる。

〔冥知例〕

いて推積したもので、13から16は同一真空槽 円で真空を破るととなく堆積できる(以下、この 構造によるものをNCOBメモリーと呼ぶ。)。 ととで、本発明で用いたa-Bicの堆積条件と従 来より用いられているa-BiNの一般的な堆積条 件を比較する(表1に示す)。

1	a-sic	a-81N	
堆積温度	2 0 0 ~ 5 0 0 C	300~400C	
高周波電力	10~100W	100~1000W	
堆積速度	100~3000Å/=	50~300Å/≠	

表1 堆積条件のちがい

表1より明らかなように一般的に a-61 C Q の方が地積温度は低くてよく、かつ高周波電力は1ケタ位少なくてすむ。しかも堆積速度は a-61 C の方が速いため非常に低コストとなり、装備は小規模のもので十分である。また表1の条件で作製した関の抵抗率に関しても a-61 C は a-61 N と同質以上の高抵抗となる。

さらに、電気的特性を第2図と第3図に示す。

第2図は本発明によるa-Sic を用いた不揮発性 メモリー(LCOBメモリー)の容貴対電圧曲線 ... のシフト例であり、21は書き込み前の曲線であ り、22は1.0 μ ssc 幅で高さ15Vのパルス書き 込み後の幽線である。書き込み時間は 1.0 μ εκ τ 十分である。比較としてa-SiNを用いたメモリ - (M N O S メモリー) の容量対電圧曲線のシフ ト例を第4図に示す。41は書き込む前の曲線で あり、42は 1..0 m 幅で高さ15Vのパルス費き 込み後の曲線である。従来のa-6in を用いたメ モリーでも昔き込み時間 1.0 μ pocまでは十分に応 答できるが、容を込み前とのシフトの量を比べて みると明らかに本発明によるa-Sic を用いたメ モリーの方が大きく、本発明によるメモリーはさ ちに高速での書き込みに対応出来る。不輝発性メ モリーに要求されている書き込み時間が短かい (少なくとも 1.0 μ see以下)という条件に本発明 による例は十分に満足しており、さらに短かい Q 1 ~ Q 0 1 μ ωςという書き込み時間にも十分に 応答しうるものである。

特開昭60-242678(3)

不懈発性メモリーとして、書き込み時間以上に 重要な要求条件として保持時間の問題がある。保 持時間は出来るだけ長い方がよく、数年以上であ ることが窮ましい。無る図は本発明装置のフラッ トバンド電圧を経過時間に対して示したものであ る。書き込み条件は幅1.0μsenで高さ15 Vのパ ルスによつていて、その後の放置時間を横軸に取 つている。書き込み前のフラットパンド電圧は2 ∇程度であるので第3図の31のグラフより保持 時間(ととではフラットパンド電圧が上記の2 V との差で初期電圧の光となる時間とする。)は 10年(3600日位)以上となり、不揮発性メ モリーとして十分に使用し得る。比較として従来 のa-BiNを用いたMNOB型メモリーでの保持 時間の特性を第5図に示す。51が第3図と同様 に書き込みパルスを15 V . 幅10 μ socとしたも ので保持時間は100日以下となり用をなさす。 書き込みパルスを15V、幅5.5μ mcとして第3 図,52のように初期のフラットバンド電圧を本 発明装置と同じく4 V 程度としても保持時間は

1000日(27年位)以下である。さらに本発明による装備は消去に関しても非品質 N N O B 型より短時間に開題を(消去可能である。

以上、本発明に用いた装置の電気的特性例は第 1 図で15のシリコン酸化膜の厚さ35Å、16 の非晶質シリコン炭化糖は炭素含有量が15原子 ダで厚さ850Åである装置によつている。 瞑厚 や炭素含有量に関しては第1図を説明したときに 用いた数値の範囲であるなら良好な特性を出し得 るが電気的特性例はその中で比較的良好なものを 示してある。また第1図で16の炭化膜にポロン やガリウムなど元素周期表 11族元素を0.1 ppm から100ppm、特には7ppm程度添加する ことで保持時間は長くなり、結果的に短いバルス にて書き込んでも数年は保持出来る。第1図で 1 6の炭化膜の炭素含有量は35原子パーセント 以上、特には50原子パーセントから85原子パ ーセントで炭化膜製造条件を選ぶことで良好を結 果が得られる。

[効果]

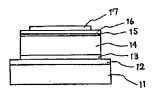
以上の実施例に示されるように a-sic を用いた非晶質シリコン不揮発性メモリーは保持時間 10年以上、書き込み時間 11年 sx以下であり、消去スピードも速く、しかも大面積、大容量かつ 低コストと不揮発性メモリーとして過去にない性能を持つ装置である。

4. 図面の簡単な説明

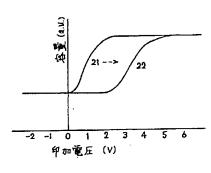
第1 図は本発明のメモリー構造の断面図。第2 図、第3 図は本発明の非晶質メモリーでの電気的 特性図。第4 図、第5 図は従来の非晶質メモリー での電気的特性図である。

沿 下

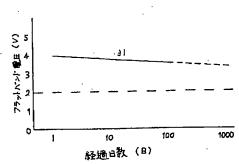
出願人 株式会社諏訪精工告 代理人 弁理士 敬 上 猕(病)



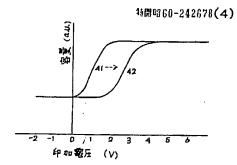
第 1 図



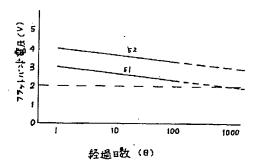




第 3 図



第 4 図



第 5 図

平成 4.2.18 発行

手続補正書(自発)

平成 3年 5月16日

平 4. 2.18発行

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 59 年特許願第 98971 号 (特開昭 60-242678 号, 昭和 60 年 12 月 2 日発行 公開特許公報 60-2427 号掲載) につ いては特許法第17条の2の規定による補正があっ たので下記のとおり掲載する。 7 (2)

Int. C1. 5	識別 記号	庁内整理番号
HOIL 29/788 27/115 29/792		7514-4M HO1L 29/78 -371 8831-4M HO1L 27/10 -434

特許庁長官 植松 敏 殿

- i. 事件の表示
 - 許 願第 98971号 昭和 59 年 特
- 2. 発明の名称

半導体記憶裝置

3. 補正する者

事件との関係 出願人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 (236) セイコーエプソン株式会社 代表取締役 中村恒也

4. 代 理 人

每 163 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエブソン株式会社内

(9338) 弁理士 鈴木 喜三郎

連絡先 🖚 3348-8531 内線 2610 ~ 2615

5. 補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明 和 書(特許請求の範囲,発明の詳細な説明)

7. 補正の内容

別紙の通り

1. 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。

2. 明細書第1頁最終行目~第2頁2行目、

「本発明は~不揮発性メモリーに関する。」を、 「本発明な非晶質、微結晶、多結晶シリコン(以 下、非晶質シリコンと示す。)を用いた不揮発性 の半導体メモリーに関する」と補正する。

3. 明細書第3頁5行目、10行目、第4頁2行

「シリコン窒化膜」を、

「窒化シリコン膜」と補正する。

4. 明細書第3頁2行目、下から5行目、

「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン製」と補正する。

5. 明細書第4頁5行目、

「非晶質不揮発性メモリー」を、

「不揮発性の半導体メモリー」と補正する。

8、明期曹第8頁5行目、

「シリコン酸化膜」を、

「酸化シリコン膜」と補正する。

7. 明細書第8頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明において は、非晶質SiCを用いるので、不揮発性の半導 体メモリーとして、 保持時間10年以上、 書き込 み時間O. 1μsec以下であり、消去スピードも速 く、 大面積、 大容量、 かつ、 低コストを実現でき るものである。

代理人 鈴木喜三郎

平成 4, 2, 18 発行

手統補正書仿 式)

平成 3年 8月20日

特許庁長官 、深 沢 亘 殿



1. 事件の表示

昭和 59 年 特 許 頤郎 98971 号

2. 発明の名称

半導体記憶裝置

3. 補正をする者

事件との関係 実用新築登基出職人 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 (2 3 6) セィコーエブソン株式会社 代表取締役 安 川 英 昭

4. 化 理 人

毎 163 東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号 セイコーエアソンは式会社内 (9338) 弁理士 約末 暮三郎 連絡先 25 3348-8531内線 2610 ~ 2615



5. 補正命令の日付

平成 3年 8月 6日

6. 補正の対象

平成3年5月16日付提出の手続補正書の 補正の内容の優別4項および第7項

7. 補正の内容

別紙の通り

万式 (



手 続 補 正 書

1. 絶縁並板上に下部電極が形成され、 骸下部電

極上にはシリコン膜が形成され、 鞍シリコン膜上 には酸化膜が形成され、 駄散化膜上には</u> 炭素含有

車 3 5 原子パーセント以上の <u>規化シリコン膜</u>が形

成されてなることを特徴とする半導体記憶装置。

2. 該シリコン膜または、 該炭化シリコン膜に、

ポロン、 ガリウム等の周期表 国族元素を 0. 1 p

p m ~ 1 0 0 p p m 添加 したことを特徴とする半

1. 手続補正容第4項

特許請求の範囲

導体記憶裝置。

「4. 明細書第3頁2行目、下から5行目、「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。」とあるを、

「4.明細書第4頁3行目、下から5行目、

「シリコン炭化膜」を、

「炭化シリコン膜」と補正する。」

と補正する。

2. 手続補正書第7項

「7. 明細書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質SiCを用いるので、不輝発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間 0. 1 μ s e c 以下であり、消去スピードも連く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。 」 とあるを、

『7. 明和書第9頁2行目~7行目、

「以上の~装置である。」を、

「以上の実施例に示されるように本発明においては、非晶質SiCを用いるので、不揮発性の半導体メモリーとして、保持時間10年以上、書き込み時間0.1μsec以下であり、消去スピードも速く、大面積、大容量、かつ、低コストを実現できるものである。」と補正する。」と補正する。

以 上 代理人 鈴木 喜三郎

THIS PAGE BLANK (USPTO)